

2009年11月12日

SEMICON JAPAN 2009 出展のお知らせ
(小間番号:2D-605/Hall2)

SEMICON®
Japan2009

当社は、12月2日(水)～4日(金)の3日間、幕張メッセにおいて開催される『[セミコン・ジャパン2009](#)』に出展いたします。国内最大級の実績を有する当社の半導体製造装置のリース事業、中古半導体装置の売買事業、半導体装置の改造・再生を中心とした技術サービス事業の3つの事業を組み合わせ、お客様に最適な設備導入手段を提供する「トリーニティー(三位一体)・サービス」をご紹介します。皆様のご来場をお待ちしております。



2008年の出展の様子

【開催概要】

名称 : [セミコン・ジャパン2009](#)
会期 : 2009年12月2日(水)～4日(金) 10:00-17:00
会場 : 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1
(2～8ホール、イベントホール、国際会議場) 小間番号:2D-605 ホール2
主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

お問合せ窓口
三井住友ファイナンス&リース株式会社
電子デバイス設備部
TEL:03-3515-1940/FAX:03-3515-1959
Mail:semicon@smfl.co.jp

以 上